



SM-Q type

SM-Q362118CG

推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 1.3 ~ 1.6mm
Height: 1.3 mm to 1.6 mm

材質 / Material 銅合金 (t=0.08mm) Copper alloy(t=0.08mm)

メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ
Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特性 Physical properties

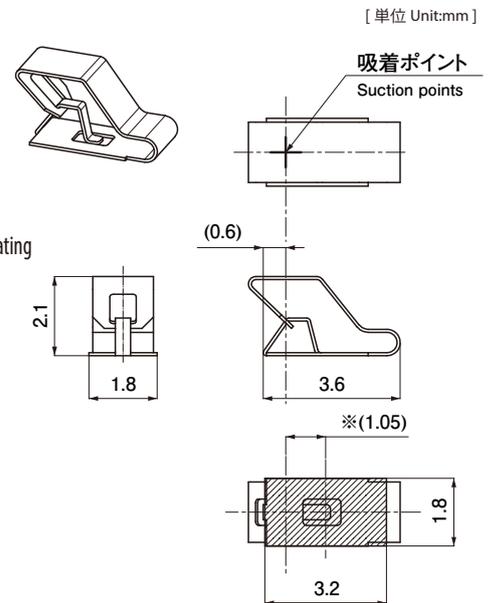
初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less

圧縮荷重 / Compressive load 高さ：1.3mm時：3.04 N (参考値)
Height : 1.3mm : 3.04N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

梱包形態 / Packaging テーピング Taping

数量 / Quantity 7,300ヶ (リール) 7,300/reel



SM-Q342620CG

推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 1.8 ~ 2.3mm
Height: 1.8 mm to 2.3 mm

材質 / Material 銅合金 (t=0.08mm) Copper alloy(t=0.08mm)

メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：Auメッキ
Contact area, solder area or whole surface : Au plating

特性 Physical properties

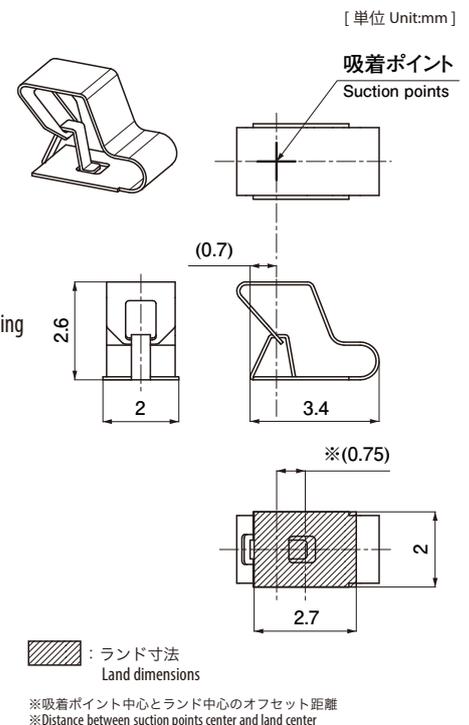
初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less

圧縮荷重 / Compressive load 高さ：1.8mm時：2.77 N (参考値)
Height : 1.8mm : 2.77N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

梱包形態 / Packaging テーピング Taping

数量 / Quantity 5,000ヶ (リール) 5,000/reel



SM-Q373320TG

近日発売

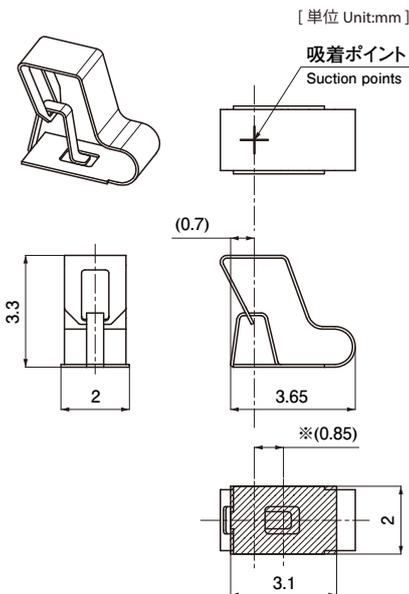
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 1.9 ~ 2.8mm
Height: 1.9 mm to 2.8 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.08mm) Titanium copper (t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：1.9mm時：5.71 N (参考値)
Height : 1.9mm : 5.71N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 4,800ヶ (リール) 4,800/reel



SM-Q403925TG

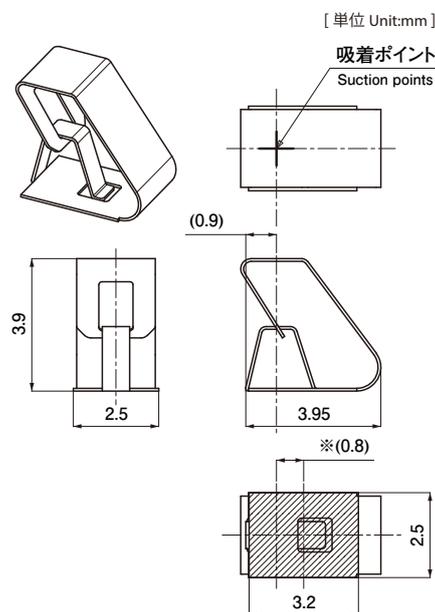
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 2.4 ~ 3.6mm
Height: 2.4 mm to 3.6 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.08mm) Titanium copper (t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：2.4mm時：1.82 N (参考値)
Height : 2.4mm : 1.82N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,900ヶ (リール) 1,900/reel



SM-Q413720CG

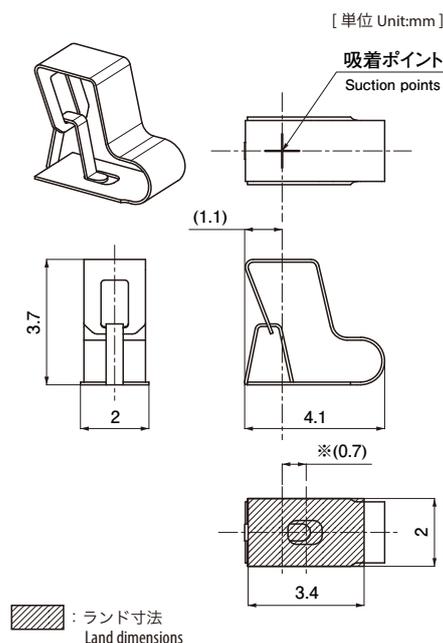
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 2.6 ~ 3.2mm
Height: 2.6 mm to 3.2 mm
- 材質 / Material 銅合金 (t=0.08mm) Copper alloy (t=0.08mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：Auメッキ Contact area, solder area or whole surface : Au plating

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：2.6mm時：0.72 N (参考値)
Height : 2.6mm : 0.72N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 4,000ヶ (リール) 4,000/reel



※吸着ポイント中心とランド中心のオフセット距離
※ Distance between suction points center and land center

SM-Q505527TG

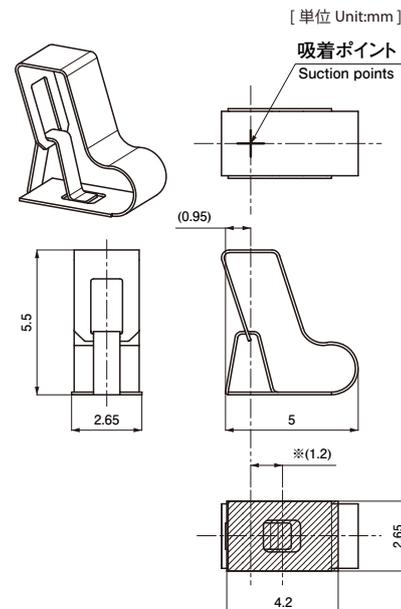
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 3.6 ~ 4.4mm
Height: 3.6 mm to 4.4 mm
- 材質 / Material チタン銅 (t=0.1mm) Titanium copper (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：3.6mm時：1.15 N (参考値)
Height : 3.6mm : 1.15N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,400ヶ (リール) 1,400/reel



SM-Q505125CG

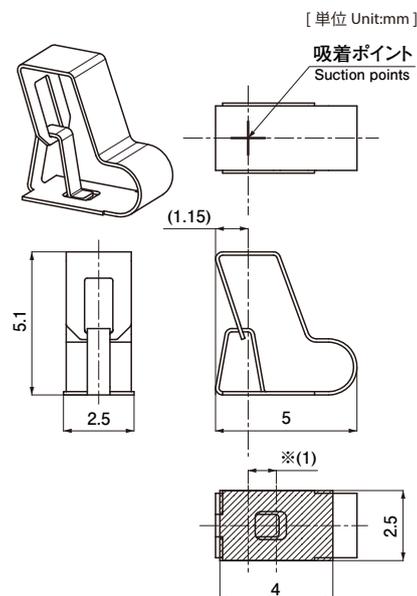
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 3.8 ~ 4.7mm
Height: 3.8 mm to 4.7 mm
- 材質 / Material 銅合金 (t=0.1mm) Copper alloy (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
コンタクト面、ハンダ面又は全面：金フラッシュ Contact area, solder area or whole surface : Gold flash

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：3.8mm時：0.95 N (参考値)
Height : 3.8mm : 0.95N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,500ヶ (リール) 1,500/reel



SM-Q546325CG

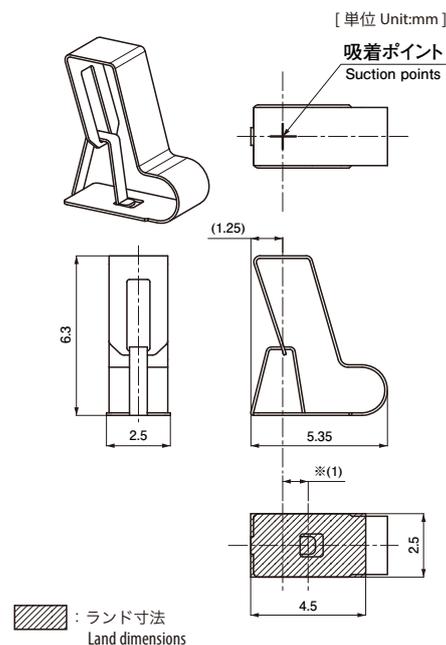
- 推奨弾性使用範囲 / Recommended available Height 高さ = 4.0 ~ 5.8mm
Height: 4.0 mm to 5.8 mm
- 材質 / Material 銅合金 (t=0.1mm) Copper alloy (t=0.1mm)
- メッキ処理 / Plating 下地メッキ 全面：Niメッキ Underplating whole surface : Ni plating
全面：金フラッシュ Whole surface : Gold flash

特性 Physical properties

- 初期抵抗値 / Initial resistance 0.05Ω以下 0.05 Ω or less
- 圧縮荷重 / Compressive load 高さ：4.0mm時：1.14 N (参考値)
Height : 4.0mm : 1.14N (Reference value)

標準梱包数量 Standard packaging quantity

- 梱包形態 / Packaging テーピング Taping
- 数量 / Quantity 1,200ヶ (リール) 1,200/reel



※吸着ポイント中心とランド中心のオフセット距離
※ Distance between suction points center and land center